

檔 號： 114/1400  
保存年限： 5  
電子簽核

收發文號： 1140001874  
收發日期： 114年02月24日  
創稿文號： 1141291600  
\*1141291600\*

## 財團法人國家實驗研究院 函

機關地址： 10636台北市大安區和平東路二段10  
6號3樓  
承辦人： 羅愛雁  
聯絡電話： 02-27377753  
電子郵件： 0508364@narlabs.org.tw

受文者： 明新學校財團法人明新科技大學

發文日期： 中華民國114年02月24日

發文字號： 國研授半導體企字第1141300276號

速 別： 普通件

密等及解密條件或保密期限：

附 件： (2件) 附件一重點說明、附件二徵求公告( 1141300276-0-0.pdf、1141300276-0-1.pdf，共二個電子檔案 ) [1141291600\\_1\\_1141300276-0-0.pdf](#) (attach 1)  
[1141291600\\_2\\_1141300276-0-1.pdf](#) (attach2)

主旨：本中心「114年台灣半導體研究中心與布拉格捷克理工大學聯合研究中心 (TSRI-CTU Joint Research Center) 徵案計畫」，自114年2月10日至3月14日受理申請，請惠予轉知貴校半導體相關科系研究團隊踴躍申請，請查照。

說明：

- 一、為促進台捷雙方合作交流，台灣半導體研究中心(TSRI)與布拉格捷克理工大學(Czech Technical University in Prague, CTU)共同成立聯合研究中心，並徵求2025年雙邊研究合作計畫。
- 二、本計畫之執行期程自114年4月7日至114年12月20日。
- 三、有關申請資格、補助事項、補助經費、申請方式及其他注意事項等，請詳附件重點說明及徵求公告，或參考本中心官網之最新消息：[https://www.tsri.org.tw/tw/infoopen/infoOpenCommon\\_detail.jsp?newsId=2025021002&kindName=Activities&kindId=I0002](https://www.tsri.org.tw/tw/infoopen/infoOpenCommon_detail.jsp?newsId=2025021002&kindName=Activities&kindId=I0002)，申請機構及計畫主持人務必先行詳閱各項規定。
- 四、相關計畫內容疑問，請洽：03-5773693 #7713(詹小姐) #7170(江小姐)。

正本：大葉大學、中華大學學校財團法人中華大學、中華學校財團法人中華科技大學、元智大學、明志科技大學、長庚大學、國立中山大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學、國立成功大學、國立東華大學、國立虎尾科技大學、國立

屏東科技大學、國立政治大學、國立高雄大學、國立高雄師範大學、國立清華大學、國立雲林科技大學、國立勤益科技大學、國立嘉義大學、國立彰化師範大學、國立暨南國際大學、國立臺中科技大學、國立臺中教育大學、國立臺北大學、國立臺北科技大學、國立臺北教育大學、國立臺南大學、國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣海洋大學、義守大學、臺北市立大學、龍華科技大學、崑山科技大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、靜宜大學、中國文化大學、逢甲大學、中原大學、明新學校財團法人明新科技大學、玄奘大學、東吳大學、城市學校財團法人臺北城市科技大學、東海大學、大同大學、南臺學校財團法人南臺科技大學、國立金門大學、國立聯合大學、國立高雄科技大學、國防大學、國立陽明交通大學

## 院長 蔡宏營

創稿文號：1141291600

收發文號：1140001874

明新學校財團法人明新科技大學 公文簽核流程表						
項次	簽核名單	代理/加簽	簽核單位	簽收時間	核稿時間	狀態
1	收文人員.		文書組		114-02-24 13:18	收文
2	半導體學院單位		半導體學院	114-02-24 13:21	114-02-24 13:21	收文
3	半導體學院單位		半導體學院	114-02-24 13:21	114-02-24 13:23	承辦
擬：轉知半導體學院系所。						
4	應用材料科技系單位		應用材料科技系	114-02-24 15:27	114-02-24 15:28	並簽
轉知系所師生。						
5	龍明有.主任	[應用材料科技系加簽]	應用材料科技系	114-02-24 15:43	114-02-24 15:45	並簽
轉知系所師生。						
6	電機工程系單位		電機工程系	114-02-24 16:33	114-02-24 16:33	並簽
7	半導體與光電科技系單位		半導體與光電科技系	114-02-25 09:48	114-02-25 09:49	並簽
8	林清隆.主任	[電機工程系加簽]	電機工程系	114-02-25 17:25	114-02-26 10:12	並簽
轉知系所師生。						
9	陳炳茂.主任	[半導體與光電科技系加簽]	半導體與光電科技系	114-02-26 15:09	114-02-26 15:19	並簽
擬轉知本系教師。						
10	電子工程系單位		電子工程系	114-03-03 13:53	114-03-03 13:55	並簽

擬依來文協助公告。

11	張丞勛.主任	[電子工程系加簽]	電子工程系	114-03-03 22:59	114-03-03 23:00	並簽
洽悉						
12	半導體科技博士學位學程單位		半導體科技博士學位學程	114-03-04 08:16	114-03-04 08:18	並簽
主任請查收						
13	陳啟文主任	[半導體科技博士學位學程加簽]	半導體科技博士學位學程	114-03-04 13:46	114-03-04 13:52	並簽
擬轉知學程師生。						
14	張合院長		半導體學院	114-03-04 14:58	114-03-04 14:59	決行
鼓勵踴躍申請。						
15	半導體學院單位		半導體學院	114-03-04 15:01	114-03-04 15:01	擲回
16	歸檔人員.		文書組			串簽